



PATENT 2870-0277PUS1

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

Kazuhito TSUKAGOSHI et al. Conf.:

5434

Appl. No.:

10/808,333

Group:

2811

Filed:

March 25, 2004

Examiner: UNASSIGNED

For:

TERMINAL AND THIN-FILM TRANSISTOR

LETTER

Commissioner for Patents

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

AUG 1 9 2004

Sir:

Under the provisions of 35 U.S.C. § 119 and 37 C.F.R. § 1.55(a), the applicant(s) hereby claim(s) the right of priority based on the following application(s):

Country

Application No.

Filed

JAPAN

2003-154841

May 30, 2003

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448 for any additional fee required under 37 C.F.R. §§ 1.16 or 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

Marc S. Weiner, #32,181

Falls Church, VA 22040-0747

P.O. Box 747

MSW/sh

2870-0277PUS1

(703) 205-8000

Attachment(s)

(Rev. 02/12/2004)



Kazuhito TSUKAGOSHI etal. 10/808,333 Filed 3/25/04 Birch, Stewart, Kokscht Birch 703/205-8000

日本国特許庁 2870-277PUSI
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されてる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed th this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 5月30日

BEST AVAILABLE COPY

台 願 番 号 pplication Number:

特願2003-154841

ST. 10/C]:

[JP2003-154841]

願 人 plicant(s):

独立行政法人理化学研究所

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 4月28日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

A31234J

【提出日】

平成15年 5月30日

【特記事項】

特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする特

許出願

【あて先】

特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

塚越 一仁

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

八木 巌

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

青柳 克信

【特許出願人】

【識別番号】

000006792

【氏名又は名称】

理化学研究所

【代理人】

【識別番号】

110000109

【氏名又は名称】

特許業務法人特許事務所サイクス

【代表者】

今村 正純

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

170347

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0205404

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 端子および薄膜トランジスタ。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

炭素 6 員環を有する有機材料と接触するためのカーボンナノチューブと、当該カーボンナノチューブの一部と接触する金属とからなる、有機材料用の端子。

【請求項2】

請求項1に記載の端子を電極に用いた薄膜トランジスタ。

【請求項3】

請求項2において、カーボンナノチューブが、フラーレンを含むカーボンナノチューブであることを特徴とする薄膜トランジスタ。

【請求項4】

少なくとも、第1の電極領域と、第2の電極領域と、前記第1の電極領域と前記 第2の電極領域とを電気的につなぐ、炭素6員環を含有する有機材料からなるチャネルとで構成され、前記第1の電極領域および前記第2の電極領域は、それぞれ、前記チャネルの炭素6員環とその界面で接触するカーボンナノチューブと、 当該カーボンナノチューブの一部と接触する金属とからなることを特徴とする薄膜トランジスタ。

【請求項5】

基板と、当該基板の上に配設される絶縁層と、当該絶縁層の上に配設される、第 1の電極領域、第2の電極領域、および、前記第1の電極領域と前記第2の電極 領域と電気的にをつなぐ、炭素6員環を含有する有機材料からなるチャネルとで 構成され、前記第1の電極領域および前記第2の電極領域は、それぞれ、前記チャネルの炭素6員環とその界面で接触するカーボンナノチューブと、当該カーボンナノチューブの一部と接触する金属とからなることを特徴とする薄膜トランジスタ。

【請求項6】

請求項2~5のいずれか1項において、チャネルがアセン類からなることを特徴とする薄膜トランジスタ。

【請求項7】

請求項2~5のいずれか1項において、チャネルがチオフェン類からなることを 特徴とする薄膜トランジスタ。

【請求項8】

請求項2~5のいずれか1項において、チャネルがフラーレン類からなることを 特徴とする薄膜トランジスタ。

【請求項9】

請求項6において、チャネルが、ペンタセンからなることを特徴とする薄膜トランジスタ。

【請求項10】

基板上に、第1の金属電極および第2の金属電極を作成する過程と、当該第1の金属電極と第2の金属電極の間に電気伝導性構造を有するようにカーボンナノチューブを散布する過程と、当該カーボンナノチューブの一部を電気的破壊によって切断する過程と、当該切断部分を含むカーボンナノチューブ上に有機材料からなるチャネルを形成する過程とを含む薄膜トランジスタの製造方法。

【発明の詳細な説明】

$[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本願発明は、金属とカーボンナノチューブを用いた端子および、これを用いた 薄膜トランジスタ等に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来から、薄膜トランジスタの半導体成分として有機材料を用いたものが注目を浴びている。有機材料は、溶液からのスピン・コーティングまたは浸漬コーティング、熱蒸着、スクリーン印刷などの方法による処理がより簡単であるので、 薄膜トランジスタ構造用の無機材料のより安価な代替物となる。

[0003]

しかし、有機材料を用いた場合、キャリアの移動度が低いため問題も多い。そ こで、様々な検討がなされている。以下、図を示して述べる。

[0004]

特許文献1には、図14に示すように、ソース電極101とドレイン電極10 2の間に半導体チャネルとして有機/無機混成材料103を使用した薄膜トランジスタが開示されている(特許文献1)。さらに、特許文献1には、当該薄膜トランジスタは、無機の結晶性固体と有機材料の利点を兼ね備えると記載されている。

[0005]

特許文献2には、図15に示すように、ソース電極110及びソース電気絶縁層111からなるソース領域と、 ドレイン電極112及びドレイン電気絶縁層113からなるドレイン領域と、前記ソース領域と前記ドレイン領域とを結ぶ少なくとも有機半導体材料で構成される有機半導体層114からなるチャネル領域と、前記ソース領域と前記ドレイン領域との間の前記チャネル領域の下面に沿って設けたゲート電気絶縁層115、前記ソース領域、前記ゲート電気絶縁層115及び前記ドレイン領域の同一平面となる下面に設けた半導体材料で構成されるゲート層116並びに前記ゲート層116に設けたゲート電極117からなるゲート領域と、を備えた薄膜トランジスタが開示されている(特許文献2)。 さらに、特許文献2には、当該薄膜トランジスタは、図のような構成とすることにより、空乏層および反転層を発生しやすくし、かつ、ソース側のキャリアを高速でドレイン側に吸収させると記載されている。

[0006]

非特許文献1には、図16に示すように、ソース電極121と、ドレイン電極122と、ペンタセン薄膜トランジスタ層123と、絶縁層124と、ゲート層125と、基板126と、を備えた薄膜トランジスタについて開示されている(非特許文献1)。さらに、非特許文献1には、当該薄膜トランジスタは、プラスチックのような基板上に、ペンタセンのような有機材料を成膜することについて記載されている。

[0007]

非特許文献2および特許文献3には、図17に示すように、電流駆動スイッチング部と、当該電流駆動スイッチング部とともに集積された第2の回路部とを備

えることを特徴とする薄膜トランジスタについて開示されている(非特許文献 2、特許文献 3)。これらの文献には、トランジスタのソース電極 1 3 1 と L E D の陰極 1 3 2 とに電圧が印加され、かつトランジスタのゲート電極 1 3 3 にバイアスが印加されたときには、ソース電極 1 3 1 からトランジスタの半導体層 1 3 4 を通過してドレイン電極 1 3 5 へと電流が流れること:ドレイン電極 1 3 5 は L E D の陽極としても機能し、したがって、電流がドレイン電極 1 3 5 から L E D の発光層 1 3 9 を通過して L E D の陰極へと流れ、これにより、矢印 h ν で示されるように発光層 1 3 9 から発光が生じること:半導体層 1 3 4 とゲート電極 1 3 3 との間には酸化ケイ素の絶縁層 1 3 6 および n +型シリコン 1 3 7 が配置されており、酸化ケイ素の絶縁層 1 3 8 は、発光層 1 3 9 からソース電極 1 3 1 を分け隔てていることが記載されている。

[0008]

上述のとおり、有機材料をチャネルに用いた薄膜トランジスタの伝導性はきわめて低く、その検討はなされているものの、依然としてその問題は解決していない。この要因として、非特許文献3には、微小な有機チャネルと金属電極面では接触抵抗が極端に大きく、この部分で印加電圧のほとんどが吸収されるため、チャネルには実効的な電圧がほとんど印加されていないことを報告している(非特許文献3)。従って、有機材料をチャネルに用いた薄膜トランジスタの伝導性に関する根本的な解決が求められる。

[0009]

【特許文献1】 特開2000-260999号公報

【特許文献2】 特開2003-86805号公報

【特許文献3】 特表2002-512451号公報

【非特許文献1】 Solid State Technology, volume 43, number 3, pages 63-77, 2000年3月 【非特許文献2】 SCIENCE VOL. 280, 1998年6月12日 【非特許文献3】 Kannan Seshadri et Al. Appl. Phys. Lett. 78, 993 (2001))

[0010]

【課題を解決するための手段】

従来技術を検討した結果、発明者は、微小な有機材料と金属との界面では接触 抵抗が極端に大きい点を改良する必要があると考えた。接触抵抗が改良されれば 、有機材料と金属界面との間で、印加電圧が吸収されるのを防ぐことが可能とな る。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

そこで、発明者は、電子線リソグラフィーの手法で作成した金属電極に炭素6 員環構造を有する有機材料であるペンタセンの単一グレインを挟み込み、これを 用いて作成した電界効果トランジスタの電流電圧特性を測定した。すると、電界 効果トランジスタは、作動するものの、大きなヒステリシスが観測された(図1 3)。そこで、発明者は、金属電極とペンタセンの界面を原子間力顕微鏡で観察 し、金属電極とペンタセンの接触がうまくいってないこと、両者の界面で一様な 接触が生じていないこと、および、界面での接触面積が極めて小さいことを見出 した。

[0012]

さらに検討したところ、発明者は、金属電極とペンタセンの界面での問題点を 改良するには、電極に用いる材料として、小さく、薄く、かつ、安定な物質を用 いること、ペンタセンとの良好な接触があること、特に、ペンタセンと化学的相 互作用による界面のコンタクトを持つ材料であることが必要であることを見出し た。

$[0\ 0\ 1\ 3]$

以上について、発明者が、鋭意検討した結果、本願発明を完成するに至った。 すなわち、炭素6員環を有する有機材料と接触するためのカーボンナノチューブ と、当該カーボンナノチューブの一部と接触する金属とからなる、有機材料用の 端子;当該端子を電極に用いた薄膜トランジスタ;前記トランジスタにおいて、 カーボンナノチューブが、フラーレンを含むカーボンナノチューブであることを 特徴とする薄膜トランジスタ;

$[0\ 0\ 1\ 4]$

少なくとも、第1の電極領域と、第2の電極領域と、前記第1の電極領域と前記



第2の電極領域とを電気的につなぐ、炭素6員環を含有する有機材料からなるチャネルとで構成され、前記第1の電極領域および前記第2の電極領域は、それぞれ、前記チャネルの炭素6員環とその界面で接触するカーボンナノチューブと、 当該カーボンナノチューブの一部と接触する金属とからなることを特徴とする薄膜トランジスタ;

$[0\ 0\ 1\ 5]$

基板と、当該基板の上に配設される絶縁層と、当該絶縁層の上に配設される、第 1の電極領域、第2の電極領域、および、前記第1の電極領域と前記第2の電極 領域と電気的にをつなぐ、炭素6員環を含有する有機材料からなるチャネルとで 構成され、前記第1の電極領域および前記第2の電極領域は、それぞれ、前記チャネルの炭素6員環とその界面で接触するカーボンナノチューブと、当該カーボンナノチューブの一部と接触する金属とからなることを特徴とする薄膜トランジスタ;

[0016]

上記において、さらに、チャネルがアセン類からなることを特徴とする薄膜トランジスタ;チャネルがチオフェン類からなることを特徴とする薄膜トランジスタ;チャネルがフラーレン類からなることを特徴とする薄膜トランジスタ;チャネルが、ペンタセンからなることを特徴とする薄膜トランジスタ;を採用した。

[0017]

さらに、基板上に、第1の金属電極および第2の金属電極を作成する過程と、 当該第1の金属電極と第2の金属電極の間に電気伝導性構造を有するようにカー ボンナノチューブを散布する過程と、当該カーボンナノチューブの一部を電気的 破壊によって切断する過程と、当該切断部分を含むカーボンナノチューブ上に有 機材料からなるチャネルを形成する過程とを含む薄膜トランジスタの製造方法を 採用した。

[0018]

【発明の実施の形態】

本願発明における低接触抵抗端子とは、電池、電気回路、電気機器などの電気 的接続のために取り付けるものをいう。また、本願発明における薄膜トランジス

7/

タには、電界効果トランジスタを含む。さらに、本願発明における電界効果トランジスタは、金属酸化膜半導体電界効果トランジスタのことのみでなく、より一般的な金属電極 - 絶縁体 - 半導体の組合せをも含む趣旨である。また、本願発明にいう電極領域のうち、金属の部分を、便宜上、金属電極ということがある。

[0019]

本願発明のカーボンナノチューブは、チャネルと金属との接触を良好にし、電気伝導性を向上させるものである。具体的には、本願発明のカーボンナノチューブとは、その組成物の大半が炭素からなり、その大部分が6員環を有し、かつ、チューブ状をしたものをいう。より具体的には、本願発明のカーボンナノチューブとは、その炭素6員構造が、チャネル材料の炭素6員環構造の部分と界面をもって接触するもの、特に、化学的相互作用により、接触するものをいう。すなわち、カーボンナノチューブの炭素6員環が、チャネル材料の炭素6員環とその界面で、II電子同士の相互作用によって接触するものをいう。

[0020]

本願発明で採用するカーボンナノチューブは、その伝導性が、チャネルの材料より良好なものである。すなわち、カーボンナノチューブの抵抗がチャネルの抵抗よりも小さいものをいう。本願発明のカーボンナノチューブは、好ましくは、抵抗が、 $10^{-5}\sim10^{-4}\Omega$ c mのものである。また、カーボンナノチューブは、非常に薄く小さい構造をしているため金属とのなじみもよい。そのため、接触面積が小さいにも関わらず、金属からカーボンナノチューブを経てチャネルまでの電気の流れが、顕著に改善される。

$\{0021\}$

本願発明のカーボンナノチューブとは、炭素 6 員環を含むことを最大の特徴とし、例えば、カーボンナノチューブ、フラーレンを含むカーボンナノチューブ、 チューブ状のフラーレンが、あげられる。

[0022]

本願発明のカーボンナノチューブとしては、直径が1~50 n mの中空状の直線状の炭素のみからなる物質があげられる。なお、本願発明でいうチューブとは、必ずしも筒状になったものではなく、薄膜状のものを巻いたもの等も含む趣旨

である。例えば、グラファイト膜を巻いたようなものも含まれる。

[0023]

本願発明のカーボンナノチューブは、多層ナノチューブであってもよいし、単層ナノチューブであってもよい。また、多層ナノチューブの場合、好ましくは、直径が $5\sim50\,\mathrm{n}\,\mathrm{m}$ 程度、長さは $1\sim100\,\mu\,\mathrm{m}$ 程度、より好ましくは、直径が $10\sim20\,\mathrm{n}\,\mathrm{m}$ 程度、長さは $2\sim15\,\mu\,\mathrm{m}$ 程度のものを用いる。単層ナノチューブの場合、好ましくは、直径が $0.6\sim5\,\mathrm{n}\,\mathrm{m}$ 程度、長さは $1\sim100\,\mu\,\mathrm{m}$ 程度、より好ましくは、直径が $0.6\sim5\,\mathrm{m}\,\mathrm{m}$ 程度、長さは $2\sim15\,\mu\,\mathrm{m}$ 程度のものを用いる。さらに、カーボンナノチューブは、アームチェア構造であっても良いし、らせん構造であってもよい。もちろん、本願発明のカーボンナノチューブの断面は、正確な円形である必要は無く、楕円形等でもよい。

[0024]

[0025]

カーボンナノチューブを用いる場合には、市販品を購入(例えば、真空治金(株)製)してもよいし、加工しても良い。加工する場合、熱フィラメントプラズマCVD法、マイクロ波プラズマCVD法、熱CVD法や、特開2002-285335号に記載された方法等を用いることができる。

[0026]

カーボンナノチューブを操作する方法として光ピンセットを用いる方法がある。これは、光を収束させるとミクロンサイズの粒子が凝集する。この方法を用いてカーボンナノチューブをチャネルに集積させる方法を用いてもよい。また、ナノチューブが電場の方向に向きやすい性質を用いて、カーボンナノチューブを整

列させてもよい。

[0027]

本願発明のチャネル層は、炭素6員環を持ち、伝導性を有する有機材料を広く採用することができる。例えば、アセン類、フラーレン類、チオフェン類およびその誘導体等を利用することができる。アセン類としては、本願発明の精神を逸脱しない限り特に定めるものではないが、例えば、ペンタセン、ナフタレン、アントラセン、テトラセン、ヘキサセン等を採用することができる。フラーレン類としては、カーボンナノチューブの炭素6員環と化学的に相互作用する炭素6員環を含むフラーレン類であれば、本願発明の精神を逸脱しない限りを広く採用することができる。チオフェン類としては、本願発明の精神を逸脱しない限り特に定めるものではないが、例えば、縮合6員環芳香族環を二つもしくは三つ有した縮合環有機化合物であって、この化合物の両端部は、5員環の芳香族複素環となっているものをあげることができる。

[0028]

本願発明の金属電極の材料は、特に定めるものではなく、本願発明の精神を逸脱しない限り広く採用できる。例えば、金(Au)、チタン(Ti)、クロム(Cr)、タリウム(Ta)、銅(Cu)、アルミニウム(A1)、モリブデン(Mo)、タングステン(W)、ニッケル(Ni)、パラジウム(Pd)、白金(Pt)、銀(Ag)、錫(Sn)等を用いることができる。さらに、これらを組み合わせたものも採用することが出来る。例えば、金(Au)/チタン(Ti)の組み合わせを採用することができる。尚、ソース領域と、ドレイン領域とで、電極に採用する金属を異なるものとしても良い。また、本願発明でいう電極領域とは、カーボンナノチューブと金属から構成されるものをいう。さらに、電極領域とは、一般的に電極と呼ばれる部分であり、ソース領域(あるいは、ソース電極)、あるいは、ドレイン領域(あるいは、ドレイン電極)またはその両方を指すことがある。

[0029]

本願発明の絶縁層は、本願発明の精神を逸脱しない限り、広く採用できる。例 えば、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化チタン、フッ化カ ルシウムなどの無機材料、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド、テフロン(登録商標)などの高分子材料、アミノプロピルエトキシシランなどの自己組織化分子膜などを用いればよい。

[0030]

本願発明の基板は、絶縁性基板あるいは半導体性基板であれば特に定めるものではない。例えば、絶縁体基板として、たとえば酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化チタン、フッ化カルシウム、アクリル樹脂、エポキシ樹脂等の絶縁性樹脂、ポリイミド、テフロン等を用いればよい。半導体基板としては、たとえばシリコン、ゲルマニウム、ガリウム砒素、インジウム燐、炭化シリコン等を用いればよい。基板表面は平坦である事が望ましい。

[0031]

本願発明の薄膜トランジスタに採用するゲート電極としては、特に限定されるものではなく、従来この種のトランジスタに採用されているものを広く用いることができる。例えば、Al、Cu、Ti、ポリシリコン、シリサイド、有機導電体を採用することができる。ゲート絶縁膜としては、SiO2、SiN等の無機絶縁膜、ポリイミド、ポリアクリロニトリル等の有機材料等を採用することができる。

[0032]

以下、本願発明の実施形態を図面に従って説明する。図1は、本願発明の好ましい実施形態の一例であるトランジスタを示したものであって、(2)は、(1)の断面を示している。ここで1はチャネルを、2は金属を、3はカーボンナノチューブを、4は絶縁層を、5は基板をそれぞれ示している。本願発明の特徴は、金属2とカーボンナノチューブ3によって、ドレイン領域およびソース領域をそれぞれ形成していることである。すなわち、本願発明の特徴は、金属とチャネルの間にカーボンナノチューブを設け、電極領域としたことである。このため、チャネル材料として、有機材料を採用しても、当該チャネル材料と電極との接続が良好となった。これによって、伝導性を劇的に改善することが可能になった。つまり、トランジスタの動作速度が改善され、素子間の特性ばらつきが低減した

[0033]

図1において、チャネルを介した2本のカーボンナノチューブの間隔 L^1 は、好ましくは、100nm以下0より長い間隔であり、より好ましくは、50nm以下0より長い間隔である。

[0034]

図1において、一の金属電極 2 とチャネル 1 の間隔 L^2 は、好ましくは、 $1\sim 10~\mu$ m、より好ましくは、 $2\sim 5~\mu$ mである。このような長さとすることにより、一定のマージンを確保することができ、後述するコンタクトの窓の形成が、より確実に行える。

[0035]

図 1 において、それぞれのカーボンナノチューブの長さは、好ましくは、 $5\sim 20~\mu$ mであり、より好ましくは、 $5\sim 10~\mu$ mである。尚、ここでは、特に定めていないが、一方がソース領域であり、他方が、ドレイン領域である。

[0036]

図1において、電極間の間隔 L^3 は、好ましくは $1\sim 100~\mu$ mであり、より好ましくは、 $5\sim 10~\mu$ mである。また、トランジスタ全体の幅 L^4 は、例えば、 $0.~1\sim 3~m$ mとすることができる。もちろん、用途や目的に応じて適宜設定することも可能である。

[0037]

図1において、チャネルとカーボンナノチューブの接触長さは、好ましくは、 $1\sim10\,\mu\,\mathrm{m}$ 、より好ましくは、 $1\sim5\,\mu\,\mathrm{m}$ である。

[0038]

図2は、本願発明の別なる実施形態を示したものである。図中の符号は、図1 と同様のものを採用している。当該実施形態の特徴は、カーボンナノチューブ3 が、チャネル部分で、並列している点である。このように、カーボンナノチューブは、必ずしも、ソース領域のものとドレイン領域が直線状に並んでいる必要は無い。さらに、カーボンナノチューブは必ずしも直線状である必要はなく、折れ曲がりや湾曲があってもよい。

[0039]

図3は、カーボンナノチューブを複数設けた実施形態を示したものである。図中の符号は、図1と同様のものを採用している。このように複数のカーボンナノチューブを設けることにより、電子の出入りが良好となっている。尚、本実施形態では、各電極に3本づつとしているが、これに限るものではなく、さらに、本数を増やすことも可能である。

[0040]

チャネルの形状は、図1~3の(1)の方向から見た場合、四角形をしているが、これに限るものではなく、必要に応じて様々な形に設定することができる。また、カーボンナノチューブは、円筒状のものが好ましいが、これに限るものではなく、断面が楕円形状のもの等も採用することができる。さらに、必ずしも筒状である必要は無く、薄膜を巻いたもの等も含む趣旨であるのは、上述のとおりである。さらに、図1~3では、カーボンナノチューブを、金属に対して垂直に設けているが、様々な角度に設定できることは言うまでもない。

[0041]

本願発明のトランジスタは、電子機器、医療機器等に広く採用することができる。具体的には、フレキシブルディスプレイ、微小有機電子素子、ナノバイオデバイス、分子センサーの端子接続等があげられる。もちろん、これらの用途に限られる訳ではなく、本願発明の精神を逸脱しない限り、広く採用することができる。

[0042]

【実施例1】

(1) バックゲート電極の作製

厚さ200nmの Si02熱酸化膜を表面および裏面に持つ、厚さ350 μ mのハイドープp型Si基板(販売元: (株) E&M)をダイヤモンドカッターで25mm角に切り出した。当該基板は、ホウ素ドーピングされており、低効率が0.00099 Ω cm以下であり、キャリア濃度が 10^{20} cm $^{-3}$ 以上である。切り出した基板表面に、フォトレジストAZ $^{-1350}$ J(販売元: (株) クラリアントジャパン、以下、同じ)を滴下した。そして、スピンコーター((株)MIKASA製)を用い、500rpm、5秒の初期回転、および、3000rpm、60秒の

定常回転の条件で回転して、基板表面上で均一にした。この基板をフッ化水素溶液(HF溶液)中に、3分間浸透させ、裏面のSiO2酸化膜を除去し、裏面にSi表面を呈出させた。Si表面が呈出されたことの確認は、テスターを用いて裏面の電気抵抗を測定することにより行った。前記確認後、直ちに、基板裏面に真空蒸着法によって、10m厚さのAI層、10m厚さのTi層、100m厚さのAu層を順に堆積した。堆積終了後、基板をアセトン中に浸透させ、表面のレジストを除去した。次に、イソプロピルアルコールでリンスを行った。この工程後、基板全体を250℃のオーブンで15分加熱し、裏面のSiとAl界面のアニールを行った。この方法で作製した背面のAu/Ti/Al電極をバックゲート用の金属電極として用いた。

$[0\ 0\ 4\ 3]$

(2) 引き出し電極の作製

上記(1)でバックゲート電極を作製した25mm角の基板表面にフォトレジス トAZ-1350Jを滴下した。そして、スピンコーター((株)MIKASA 製)を用い、500rpm、5秒の初期回転、および、5000rpm、60秒の定常 回転の条件で回転して、基板表面上で均一にした(図4(1)側面図)。レジス ト塗布後、フォトリソグラフィー用マスクおよびマスクアライナー((株)MI KASA製、MA-20)を用いた紫外線リソグラフィー法によって露光した。す なわち、上記基板上に、フォトマスク(図4 (2)上面図)を密着させ紫外線に て露光した(図4(3)側面図)。その後、基板を現像液に浸透させ、パターン を現像、フォトレジスト上にパターンを転写した(図4(4))。この工程が終 了後、直ちに基板表面に5nmのTi層、次いで80nmのAu層を蒸着した((株) 入江工研製蒸着器製) (図4 (5))。蒸着終了後、基板をアセトン中に浸透 させて表面のレジストを除去し(図4(6))、次いでイソプロピルアルコール でリンスを行った。この工程で作製した基板表面の金属電極配線パターンを、以 下、「引き出し電極」と呼ぶ。ここで、フォトリソグラフィー用マスクには、同 一の5mm角のパターンが縦4×横4の計16個刻まれている。従って、上記の工 程後の25mm角の基板上に、5mm角の同一パターンが16個一度に作製されてい るため、この25mm角の基板を、16枚の5mm角基板に分割した。バックゲート

電極および引き出し電極が作製されたこの 5 mm角の基板を以下、「チップ」と呼ぶ。尚、図4中、5 は基板を、14 はレジストを、15 はフォトマスクを、2 は金属をそれぞれ示している。また、図4(2)のフォトマスクは、概略図である

[0044]

(3) アドレスパターンの作製

上記(2)で作製した5mm角のチップ表面に、ポリメタクリル酸メチル(PMMA)電子線レジストを滴下した。そして、上記(1)で使用したスピンコーターを用い、初期回転500rpm、5秒、定常回転5000rpm、40秒、の条件で回転して、基板表面上で均一にした。電子線レジストを塗布後、チップを電子線リソグラフィー装置((株)エリオニクス製、ELS-7300)に投入し、レジスト上に、アドレスパターンを描画した。ここで、アドレスパターンとは、数字と格子点からなる格子点パターンをいう。ここで、数字および格子点はその大きさがおよそ200~300m程度であった。アドレスパターンは引き出し電極の存在しない部分に対して描画された。描画終了後、チップを現像液に浸透させ、描画したパターンを現像した。現像後、チップ表面上に6nmのPt、8nmのAuを真空蒸着法によって蒸着した。蒸着後、チップをアセトン中に浸しレジストを除去し、次いでイソプロピルアルコール中に浸してリンスを行った。

[0045]

(4) ナノチューブの散布

多層カーボンナノチューブ((株)真空冶金製)をジクロロエタン溶液に分散させた溶液を作成した。そして、上記(3)でアドレスパターンを作製したチップ上にこの溶液をスポイトで滴下した。滴下された溶液は、完全に乾燥する前に再びスポイトで吸い出した。溶液は、この吸出し作業によってチップ上から除去される。その後、チップをイソプロピルアルコールでリンスし、100 のオーブンで5分加熱した。この工程によってチップ上にカーボンナノチューブが散布された。

[0046]

(5) ナノチューブに対するコンタクトの作製

上記(4)のカーボンナノチューブが散布されたチップを電子顕微鏡(日立製、S-5000)で観察した(図示せず)。チップ上には、引き出し電極の無い部分にアドレスパターンが作製されていた。従って、電子顕微鏡観察を行った場合、チップ上にアドレスパターンと散布したナノチューブの両者が確認できた。ここで、観察で得られたアドレスパターンとカーボンナノチューブの相対的位置関係を記録した。これはカーボンナノチューブがチップ上でどこに位置しているのかを記録していることに相当する。カーボンナノチューブは、長さが $5\,\mu$ m以上のもの、より好ましくは、 $5\sim90\,\mu$ mのものを選ぶとよい。次いで、この記録をもとにし、カーボンナノチューブと上記(2)の引き出し電極を接続する配線パターンを設計した。ここで設計したパターンを用い、上記(3)と同様の手法で、チップ上のカーボンナノチューブと引き出し電極を金属で配線した。配線には、上記(3)と同様の手順でPt、Auを用いた。Ptの厚みは、 $5\,\text{nm}\sim10\,\text{nm}$ 、Auの厚みは、 $3\,0\sim50\,\text{nm}$ であった。Pt、Auを用いることによって、多層カーボンナノチューブに対してオーミックコンタクトを接続することが可能となる

[0047]

上記で作製したカーボンナノチューブを引き出し電極に配線したチップをプローバー ((株)日本マイクロニクス製、708fT-006)にセットし、カーボンナノチューブの電気伝導特性を測定した。プローバーは4本の短針を備えており、そのうちの1本をバックゲート電極と等電位の部分に落とし、2本をチップ上の引き出し電極に落した。ここで、短針はパラメータアナライザー(HP 4156A)に接続されている。電気伝導特性を測定し、このデータを記録した。図5に、得られた素子の概略図を示す。

[0048]

図6は、電流電圧特定を示したものである。電流電圧特性は、プローバー((株)日本マイクロニクス製)を採用した(以下、同じ)。図6中、Isdはソースードレイン間の電流を、Vsdはソースードレイン間の電圧をそれぞれ示す(以下、同じ)。当該素子は、低電圧、(2V以下)で最大数 10μ Aの電流が得られ、ヒステリシスも観測されなかった。また、図7に、ゲート電極に対する電

流電圧特性についての測定結果を示す。ここで、図7中、Vgはゲート電極の電圧を示す(以下、同じ)。図7に示すように、電流がゲート電圧に依存しないという結果が得られた。これはカーボンナノチューブが金属的に振舞っていることを意味している。

[0049]

(6) ナノチューブの電気的破壊

上記(5)の電気伝導特性測定の後、カーボンナノチューブに数ボルトの電圧を印加、高密度電流(0.1~0.2 mA)を流しこの電流を一定時間(300秒以下)流し続けた。この時、カーボンナノチューブに流れる電流値が階段状に減少し、最終的に電流値が消失した。電流値が消失する原因はカーボンナノチューブの中央付近が高密度電流の保持によって切れるためである。この作業によって引き出し電極に接続されたカーボンナノチューブの中央部付近を切った。中央部が切断されたカーボンナノチューブを、上記(5)と同様に電子顕微鏡で観察すると、切断部分の長さしは50 m以下であることが確認できた。これらの概略図を図8 および図9に示す。

[0050]

図8は、カーボンナノチューブの電気的破壊の状態を示したものである。図9は、図8(a)に電圧を徐々に印加した状態を示したものである。図9中、一定の高電圧で保持すると、ナノチューブに流れる電流量が段階状に減少した。これに伴い、多層カーボンナノチューブは、一層ずつ破壊・除去されていき(図8(b))、すべての層が破壊されると(図8(c))電流が流れなくなった。図9中の下向きの矢印は、多層カーボンナノチューブが一層ずつ破壊されていく、ブレーキングポイント(breaking point)を示している。このとき、ナノチューブの切断部分には、最終的に小さなギャップが得られた。ここで、ギャップとは、多層カーボンナノチューブが切れたことによって生じた微小な空間である。図10に、ギャップの長さを測定した結果を示す。尚、ここでは、49サンプルについて行った。

[0051]

(7) 有機チャネルの形成

上記(6)の工程を経たチップ上に、上記(3)と同様の方法で電子線レジス トを塗布した。塗布後、上記(6)のカーボンナノチューブ切断部分を中心とし 、一辺が 1 ~ 2 µm程度の長方形の電子線描画パターンをデザインした。また、 引出し電極上にも一辺100μm程度の長方形の描画パターンをデザインし、両 者のパターンを上記(3)と同様の方法で電子線描画し、パターンを現像した。 現像後には、カーボンナノチューブ切断部周辺に、一辺1~2μm程度の長方形 の窓が作製された。同様に、引出し電極上にも一辺100 μm程度の長方形の窓 が作製された。上述したように、カーボンナノチューブの長さは切断部の窓の大 きさよりも長いため、窓はカーボンナノチューブ切断部分付近のみに空いている と考えられた。尚、カーボンナノチューブと引き出し電極を接続している金属配 線上には窓はあけていない。次に、上記で得られた窓のうち、引出し電極上の窓 をアルミホイルで慎重にマスキングした。マスキングされたチップは、有機物積 層用の真空蒸着器((株)ULVAC製)に入れ、真空チャンバー内で真空蒸着法によ って有機物質を蒸着した。ここでは、蒸着する有機物質として炭素六員環が5個 直列につながった構造を持つペンタセン(販売元: Aldrich Products)を用いた 。ペンタセンを、窓の空いた部分を経由して切断されたカーボンナノチューブ上 に蒸着し、切断面を再びつないだ。有機物蒸着後、マスキングで用いたアルミホ イルを取り除き、素子とした。図11に、本実施例の概略図を示す。ここで、1 1はSⅰ02熱酸化膜を、12はp型Si基板を、13は引出し電極を、16ペン タセンを、3はナノチューブをそれぞれ示す。

[0052]

(8)作製した素子の電気特性の測定

作製した素子の電気特性を測定するために、上記(6)と同様のプローバーを 用いた。この時、プローバーの1本の針はバックゲートと等電位の部分に落とされ、残りの2本は上記(7)の引き出し電極上に形成した窓を通して引き出し電極上に落とされた。尚、窓のない部分は絶縁性の高い電子線レジストで覆われているため、針を落としても針と引き出し電極の導通が取れない。この配置で素子の電気特性を測定したところ、電気伝導が認められた。上記(6)のようにカーボンナノチューブ切断後には電気伝導が認められなかったため、この電流値はカ ーボンナノチューブが電極として振る舞い、有機チャネルを流れている電流であると認められた。その結果を図に12示す。

[0053]

[0054]

【発明の効果】

このように、本願発明は、カーボンナノチューブとチャネルと両方に炭素 6 員環を持つものを採用したことにより、共役として知られている隣接する多重結合した原子間の原子軌道の重なり合いによって、電荷の移動が可能になった。すなわち、金属と有機材料の間にカーボンナノチューブを採用することにより、電気伝導性が顕著に改善した。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本願発明の薄膜トランジスタの第一の実施形態を示す。

【図2】

本願発明の薄膜トランジスタの第二の実施形態を示す。

【図3】

本願発明の薄膜トランジスタの第三の実施形態を示す。

【図4】

引き出し電極の作製パターンの概略図を示す。

【図5】

ナノチューブを散布し、引き出し電極とナノチューブを接続した状態の素子の概略図を示す。

【図6】

図5に示す素子の複数の一定電圧下での電流とゲート電圧の関係を示す。

図7

図5に示す素子のゲート電極に対する電流電圧特性を示す。

【図8】

ナノチューブの電気的破壊の概略図を示す。

【図9】

図8の素子に電圧を徐々に印加した状態を示す。

【図10】

ナノチューブの切断部分のギャップの長さの分布を示す。

【図11】

本実施例の概略図を示す。

【図12】

図11の素子の電流電圧特性を示す。

【図13】

従来の金属電極のみからなる、素子の電流電圧特性を示す。

【図14】

特許文献1に開示された薄膜トランジスタの概略図を示す。

【図15】

特許文献 2 に開示された薄膜トランジスタの概略図を示す。

【図16】

非特許文献1に開示された薄膜トランジスタの概略図を示す。

【図17】

非特許文献2および特許文献3に開示された薄膜トランジスタの概略図を示す。

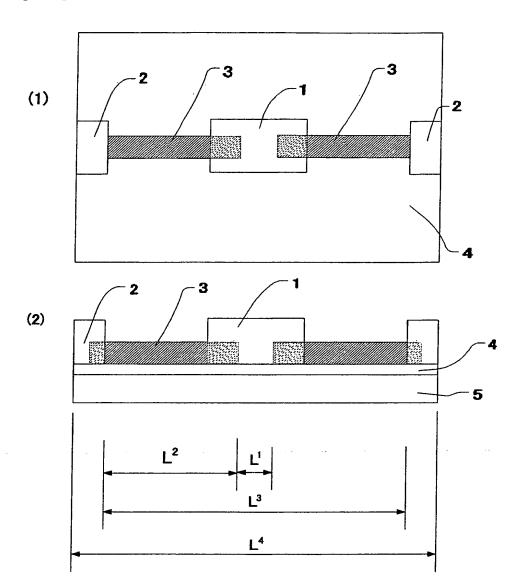
【符号の説明】

- 1 チャネル
- 2 金属
- 3 カーボンナノチューブ
- 4 絶縁層
- 5 基板
- 11 S i O2熱酸化膜
- 12 p型Si基板
- 13 引出し電極
- 14 レジスト
- 15 フォトマスク
- 16 ペンタセン
- 101 ソース電極
- 102 ドレイン電極
- 103 チャネル
- 110 ソース電極
- 111 ソース電気絶縁層
- 112 ドレイン電極
- 113 ドレイン電気絶縁層
- 114 有機半導体層
- 115 ゲート電気絶縁層
- 116 ゲート層
- 117 ゲート電位
- 121 ソース電極
- 122 ドレイン電極
- 123 ペンタセン薄膜トランジスタ層
- 124 絶縁層
- 124 ゲート層
- 126 基板

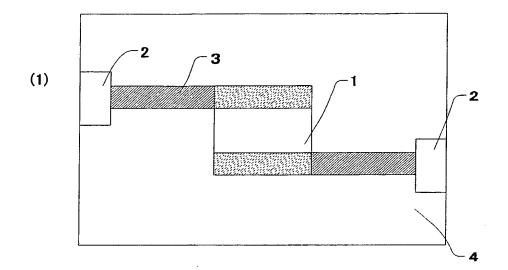
1 3 1	ソース電極	
1 3 2	LEDの陰極	
1 3 3	トランジスタのゲート電極	
1 3 4	トランジスタの半導体層	
1 3 5	ドレイン電極	
1 3 6	酸化ケイ素の絶縁層	
1 3 7	n+型シリコン絶縁層	
1 3 8	酸化ケイ素の絶縁層	
1 3 9	発光層	

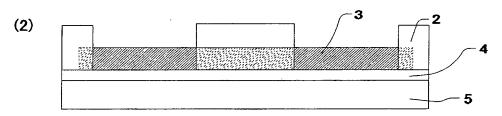


【図1】



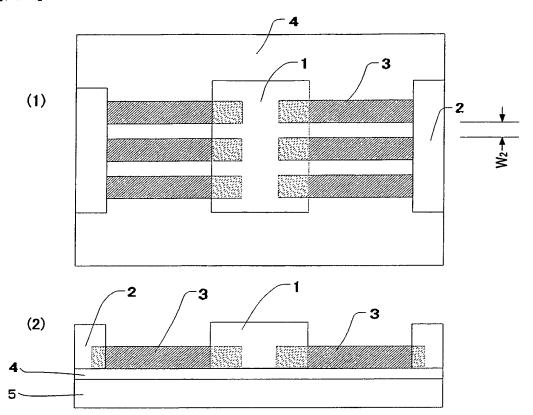
【図2】



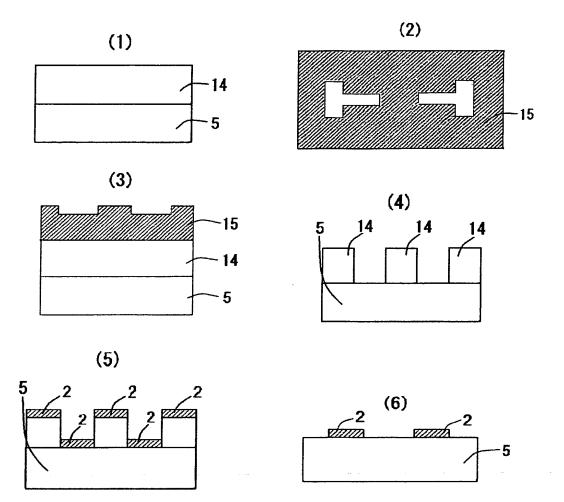




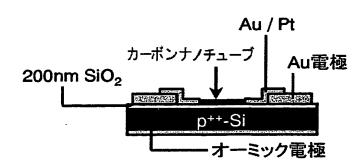




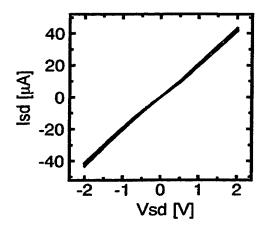
【図4】



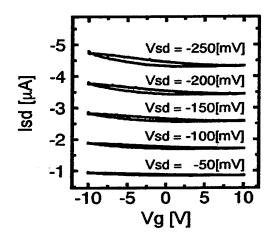
【図5】



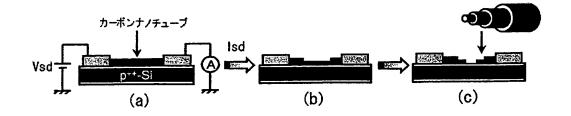
【図6】



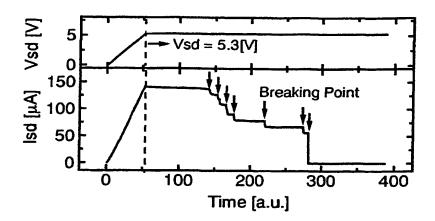
【図7】



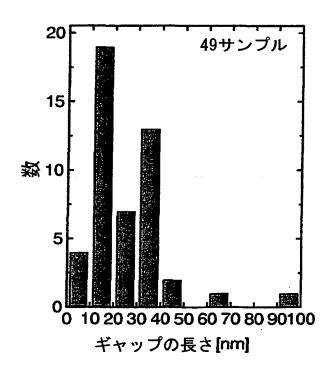
【図8】



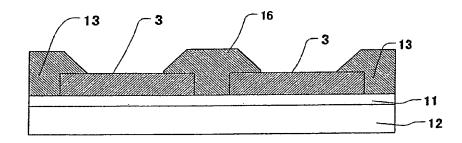
【図9】



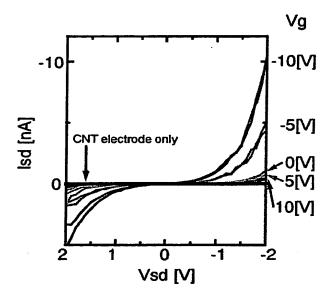
【図10】



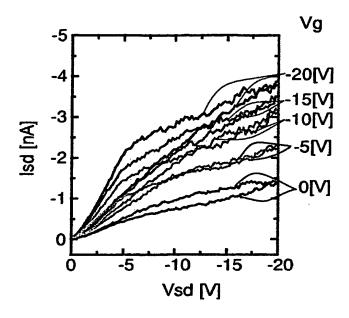
【図11】



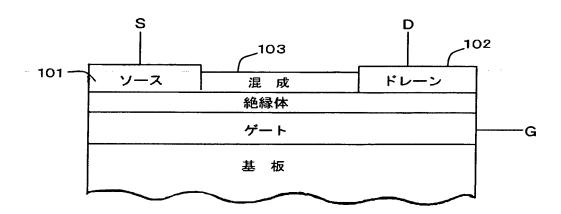
【図12】



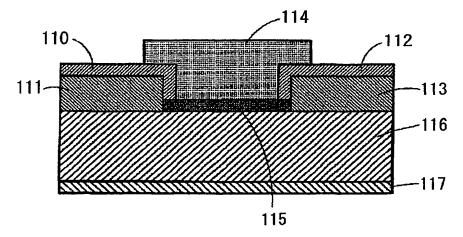
【図13】



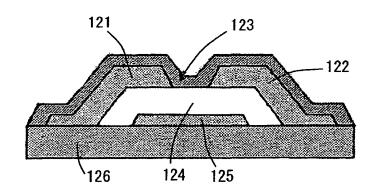
【図14】



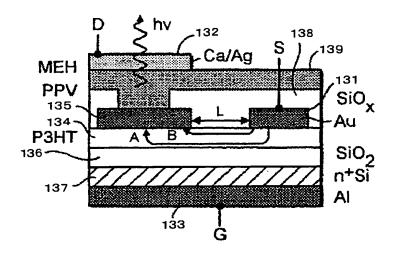
【図15】



【図16】



【図17】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 金属とカーボンナノチューブを用いた端子および、これを用いた薄膜 トランジスタについて開示する。

【解決手段】

炭素6員環を有する有機材料と接触するためのカーボンナノチューブと、当該カーボンナノチューブの一部と接触する金属とからなる、有機材料用の端子を採用した。また、少なくとも、第1の電極領域と、第2の電極領域と、前記第1の電極領域と前記第2の電極領域とを電気的につなぐ、炭素6員環を含有する有機材料からなるチャネルとで構成され、前記第1の電極領域および前記第2の電極領域は、それぞれ、前記チャネルの炭素6員環とその界面で接触するカーボンナノチューブと、当該カーボンナノチューブの一部と接触する金属とからなることを特徴とする薄膜トランジスタを採用した。

【選択図面】 図1

ページ: 1/E

【書類名】 出願人名義変更届(一般承継)

【提出日】 平成15年12月 1日

【あて先】 特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2003-154841

【承継人】

【識別番号】 503359821

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 【氏名又は名称】 独立行政法人理化学研究所

【承継人代理人】

【識別番号】 100075812

【弁理士】

【氏名又は名称】 吉武 賢次

【提出物件の目録】

【物件名】 権利の承継を証明する書面 1

【援用の表示】 平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】 登記簿謄本 1

【援用の表示】 平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】 委任状 1

【物件名】

委任状

【添付書類】 ② 6

を 任 状



私は、

識別番号 100075812 弁理士 吉 武 賢 次 氏 を代理人と定めて下記事項を委任する。

9545

- 1. 別紙目録に記載の特許出願に関する出願人名義変更届をする件
- 2. 上記各項の手続を処理するため復代理人を選任及び解任する件

以上

平成 / 5 年 // 月 / 3 日

住所又は居所 埼玉県和光市広沢2番1

氏名又は名称 独立行政法人 理化学研究

代表者 理事長野依良治

目録(1)

```
1.
   特顧昭63-235737
                          51.
                              特願平07-327372
2.
   特願平05-044143
                          52.
                              特願平08-000652
3.
   特願平05-127257
                          53.
                              特願平08-026368
   特願平05-127258
                              特願平08-030850
4.
                          54.
5.
   特願平05-213675
                          55.
                              特願平08-041279
6.
   特願平05-306164
                          56.
                              特願平08-045903
   特願平05-328611
7.
                          57.
                              特願平08-051604
8.
                          58.
   特願平05-336746
                              特願平08-065715
                          59.
9.
   特願平06-035100
                              特願平08-070071
                          60.
10.
   特顧平06-061792
                              特願平08-105667
                              特願平08-107784
11.
   特願平06-061793
                          61.
12.
                          62.
                              特願平08-116473
   特願平06-069150
13.
   特願平06-097098
                          63.
                              特願平08-123475
14.
   特願平06-111624
                          64.
                              特願平08-127005
15.
   特願平06-121100
                          65.
                              特願平08-131746
16.
   特願平06-145908
                          66.
                              特願平08-132846
17.
   特願平06-158670
                          67.
                              特願平08-132854
18.
                          68.
   特願平06-158671
                              特願平08-142676
19.
   特願平06-165751
                          69.
                              特願平08-158078
20.
   特願平06-165752
                          70.
                              特願平08-167401
21.
   特願平06-181857
                          71.
                              特願平08-196331
22.
   特額平06-235742
                          72.
                              特願平08-197050
   特願平06-238603
23.
                          73.
                              特願平08-197051
   特願平06-244764
                          74.
24.
                              特願平08-211946
25.
   特願平06-248486
                          75.
                              特願平08-216506
26.
   特願平06-252942
                          76.
                              特願平08-216508
27.
                          77.
   特願平06-268723
                              特願平08-222352
28.
   特顧平06-293933
                          78.
                              特願平08-231066
29.
   特願平06-301372
                          79.
                              特願平08-233442
30.
                          80.
   特願平06-323795
                              特願平08-236685
31.
                          81.
   特願平06-324490
                              特願平08-251410
32.
   特願平06-507966(7462002-12420)82.
                              特願平08-262051
33.
   特願平07-007185
                          83.
                              特願平08-302896
34.
   特願平07-069255
                          84.
                              特願平08-308335
35:
                          85.
   特願平07-082880
                              特願平08-308336
36.
   特願平07-083142
                          86.
                              特願平0B-311467
37.
   特願平07-117933
                          87.
                              特願平08-315093
   特願平07-133487
38.
                          88.
                              特顯平08-317622
39.
   特願平07-205141
                          89.
                              特願平08-320241
40.
   特願平07-214659
                          90.
                              特願平08-506395
41.
   特願平07-217276
                          91.
                              特願平09-002295
42.
   特願平07-236185
                          92.
                              特願平0.9-010602
43.
                          93.
   特願平07-240684
                              特願平09-019968
44.
   特願平07-249244
                          94.
                              特願平09-019969
45.
   特願平07-259922
                          95.
                             特願平09-019971
46.
   特願平07-282716
                          96.
                             特願平09-024890
47.
                          97.
   特願平07-302793
                             特願平09-028982
48.
   特願平07-306004
                          98.
                             特願平09-046824
49.
   特願平07-311711
                          99.
                             特顧平09-049254
50.
   特願平07-311715
                          100.
                             特願平09-053478
```

目録(2)

101.	特願平09-054595	151. 特願平10-045434
102.	特願平09-056654	152. 特願平10-049499
103.	特願平09-057342	153. 特願平10-049867
104.	特願平09-058774	154. 特願平10-051489
105.	特願平09-067611	155. 特願平10-051490
106.	特顧平09-074394	156. 特願平10-051491
107.	特願平09-080480	157. 特願平10-051492
108.	特願平09-082965	158. 特願平10-051493
109.	特願平09-091523	159. 特願平10-060740
110.	特願平09-091591	160. 特願平10-060741
111.	特願平09-091694	161. 特願平10-061895
112.	特願平09-096968	162. 特願平10-076139
113.	特願平09~099061	163. 特顧平10-085207
114.	特願平09-099109	164. 特願平10-085208
115.	特顧平09-104093	165. 特願平10-103083
116.	特願平09-119730	166. 特願平10-103115
117.	特願平09-129068	167. 特願平10-103671
118.	特願平09-134525	168. 特願平10-104093
119.	特願平09-147964	169. 特顧平10-113493
120.	特願平09-155364	170. 特願平10-116378
121.	特願平09-159963	171. 特願平10-121456
122.	特願平09-163630	172. 特願平10-127520
123.	特願平09-163631	173. 特願平10-136198
124.	特願平09-171924	174. 特願平10-149603
125.	特願平09-175896	175. 特願平10-150494
126.	特願平09-180423	176. 特願平10-151245
127.	特願平09-189436	177. 特願平10-155838
128.	特願平09-198201	178. 特願平10-155841
129.	特願平09-208866	179. 特願平10-156104
130.	特願平09-221067	180. 特願平10-156108
131.	特願平09-228345 特願平09-230870	181. 特願平10-198313
132. 133.		182. 特願平10-200280
134.	特願平09-253740 特願平09-256795	183. 特願平10-217132 184. 特願平10-217180
135.	特願平09-271782	184. 特願平10-217180 185. 特願平10-222837
136.	特願平09-291995	186. 特願平10-227939
137.	特願平09-297084	187. 特願平10-229591
138.	特願平09-307627	188. 特願平10-232520
139.	特願平09-308597	189. 特願平10-232590
140.	特願平09-309848	190. 特願平10-236009
141.	特願平09-327140	191. 特願平10-237485
142.	特願平09-327609	192. 特願平10-238144
143.	特願平09-328742	193. 特顧平10-245293
144.	特願平09-360327	194. 特願平10-250598
145.	特願平10-002030	195. 特願平10-250611
146.	特願平10-010471	196. 特願平10-252128
147.	特願平10-014152	197. 特願平10-260347
148.	特願平10-015690	198. 特願平10-260416
149.	特願平10-024892	199. 特願平10-268791
150.	特願平10-043335	200. 特願平10-269859
	take 1 1 0 0 10 0 0 0	200 TURKETO 20000

目録(3)

201.	特願平10-272529	251. 特願平11-135137
202.	特願平10-280351	252. 特願平11-135482
203.	特願平10-308533	253. 特願平11-143429
204.	特願平10-309765	254. 特願平11-144005
205.	特願平10-311673	255. 特願平11-147097
206.	特願平10-311674	256. 特願平11-151099
207.	特顧平10-311675	257. 特願平11-166247
208.	特願平10-314856	258. 特願平11-173839
209.	特願平10-315751	259. 特願平11-179278
210.	特願平10-338896	260. 特願平11-186052
211.	特願平10-338897	261. 特願平11-193235
212.	特願平10-338898	262. 特願平11-224269
213.	特願平10-338899	263. 特願平11-225060
214.	特願平10-352428	264. 特願平11-225832
215.	特願平10-354665	265. 特願平11-225839
216.	特願平10-363297	266. 特願平11-226176
217.	特願平10-363329	267. 特願平11-234800
218.	特願平10-506788	268. 特願平11-240325
219.	特願平10-532832	269. 特願平11-240910
220.	特願平10-535583 特願平11-008183	270. 特願平11-241737
221. 222.	特願平11-000183	271. 特願平11-242438 272. 特願平11-242490
223.	特願平11-015360	273. 特顧平11-253851
224.	特願平11-031724	274. 特願平11-260947
225.	特願平11-035776	275. 特願平11-277759
226.	特顯平11-046372	276. 特願平11-278976
227.	特願平11-055835	277. 特願平11-279324
228.	特願平11-055867	278. 特願平11-281632
229.	特願平11-055930	279. 特願平11-303976
230.	特願平11-056957	280. 特願平11-309616
231.	特願平11-057381	281. 特願平11-315036
232.	特願平11-057749	282. 特願平11-321282
233.	特願平11-058103	283. 特願平11-336079
234.	特願平11-061079	284. 特願平11-346467
235.	特願平11-061080	285. 特願平11-354563
236.	特願平11-064193	286. 特願平11-360274
237.	特願平11-064372	287. 特顯平11-365899
238.	特願平11-064506	288. 特顯平11-373483
239. 240.	特願平11-065136 特願平11-074385	289. 特願平11-510791 290. 特願平11-515324
240. 241.	特顯平11-074303 特顯平11-081225	291. 特顧2000-001783
241. 242.	特顯平11-081223 特顯平11-090383	292. 特願 2 0 0 0 - 0 0 5 2 2 1
242. 243.	特願平11-090303	293. 特顧2000-003221
244.	特願平11-103231	294. 特顧2000-010516
244. 245.	特願平11-103231	295. 特願 2 0 0 0 - 0 1 1 1 4 7
246.	特願平11-106920	296. 特願2000-011147
247.	特願平11-124187	297. 特願2000-016518
248.	特願平11-130771	298. 特願 2 0 0 0 - 0 1 6 6 2 2
249.	特願平11-130814	299. 特願 2 0 0 0 - 0 1 7 1 1 2
250.	特願平11-130815	300. 特願2000-018612

目録(4)

301.	特願2000-019195	351. 特	願2	0 (0 0 -	1	4 1	1 7	6	3
302.	特願2000-019528	352. 特	願2	0 (0 0 -	1	4 8	3 8	4	3
303.	特願2000-020067	353. 特	願2	0 (0 0 -	1	5 2	2 4	5	5
304.	特願2000-030321	354. 特	顧2	0 (0 0 -	1	5 2	2 4	6	9
305.	特願2000-034109	355. 特	顧2	0 (0 0 -	1	5 4	1 4	8	4
306.	特願2000-039082		顧2	0 0	0 -	1	6 1	1 8	9	5
307.	特願2000-040355				0 -					
308.	特願2000-041927	358. 特	顧2	0 0	0 -	1	6 4	1 5	8	4
309.	特願2000-041929	359. 特	顧2	0 (0 0 -	1	7 9	3 7	2	3
310.	特願2000-045318	360. 特	麗 2	0 (0 -	1	8 1	1 2	8	1
311.	特願2000-045855	361. 特	顧2	0 (0 -	1	8 4	1 2	5	9
312.	特願2000-051488	362. 特	顧2	0 (0 –	1	8 4	1 2	9	5
313.	特願2000-051650	363. 特	顧2	0 (0 -	1	9 1	0	0	7
314.	特顧2000-052040	364. 特	顧 2	0 (0 0 -	1	9 1	1 2	6	5
315.	特願2000-053707	365. 特	顧 2	0 (0 -	1	9 2	3 3	3	2
316.	特願2000-054949	366. 特	顧 2	0 (0 0 -	1	9 3	3 8	1	7
317.	特顧2000-056093	367. 特	顧 2	0 0	0 -	1	9 5	5 3	8	4
318.	特願2000-056879		願 2	0 (0 -	1	9 6	3 9	9	1
319.	特願2000-057564	369. 特	願 2	0 0	0 -	1	9 7	0	2	2
3 20.	特顧2000-057565	370. 特	顧 2	0 (0 –	2	0 2	8 :	0	1
3 21.	特顧2000-057566				0 -					
322.	特願2000-058133				0 -					
3 23.	特顧2000-058282			_	0	_				_
324.	特顧2000-062316				0 –					
325.	特顧2000-064142				0 –					
326.	特願 2 0 0 0 - 0 6 4 2 0 9				0 –					
327.	特顧2000-071119				0 –					
328.	特額 2 0 0 0 - 0 7 6 1 2 2				0 -					
329.	特願 2 0 0 0 - 0 8 5 8 7 4				0 –					
330.	特願2000-089078				0 -					
331. 332.	特顧2000-092693 特顧2000-100295				0 -					
333.	特顧2000-100395 特顧2000-105139				0 -					
334.	特願 2 0 0 0 - 1 0 5 1 3 9				0 -0 -					
33 5 .	特顧2000-103917	• •			0					
336.	特願 2 0 0 0 - 1 0 8 4 0 9				0 -					
337.	特願2000-109638				0 0 -					
338.	特願2000-109954				0 –					
339.	特願2000-118361				0 o –					
340.	特願2000-120874				0 -					
341.	特願2000-123634				0 -	_	-		_	
342.	特顧2000-128431				0 -					
343.	特願2000-131049				0 -					
344.	特願2000-131050				0 –					
345.	特願2000-131745				0 –					
346.	特願2000-134427				0 -					
347.	特願2000-136551				0 –					
348.	特願2000-136572				D -					
349.	特願2000-138977				0 -					
350.	特願2000-141566				0 -					
							_	_	_	

目録(5)

401.	特願 2 0 0 0 - 3 1 9 7 7 5	451. 特願2001-071435
402.	特願2000-322056	452. 特願2001-072650
403.	特願2000-333311	453. 特願2001-072668
404.	特願2000-334686	454. 特顧2001-072963
405.	特願2000-334969	455. 特願2001-073028
406.	特願2000-343912	456. 特願2001-074964
407.	特願2000-347398	457. 特願2001-074965
408.	特願2000-347865	458. 特願2001-077257
409.	特願2000-358121	459. 特顧2001-078671
410.	特願2000-368566	460. 特願2001-084173
411.	特願2000-374626	461. 特願2001-089541
412.	特願2000-375090	462. 特願2001-091911
413.	特顧2000-378421	463. 特願2001-092337
414.	特願2000-378942	464. 特願2001-116171
415.	特願2000-378950	465. 特願2001-124294
416.	特願2000-384771	466. 特願2001-124452
417.	特願2000-387016	467. 特願2001-127575
418.	特願2000-394815	468. 特願2001-127576
419.	特願2000-396445	469. 特願2001-135357
420.	特願2000-399940	470. 特願2001-137087
421.	特願2000-400336	471. 特願2001-138103
422.	特願2000-401110	472. 特願2001-142583
423.	特願2000-401245	473. 特願2001-147081
424.	特願2000-401258	474. 特願2001-152364
425.	特願2000-503838	475. 特願2001-152379
426.	特願2000-571733	476. 特願2001-153447
427.	特願2000-571943	477. 特願2001-155572
428.	特願2000-602588	478. 特顯2001-163740
429. 430.	特願2000-602900	479. 特願2001-164819
430. 431.	特顧2000-618709 特顧2001-003476	480. 特願2001-164997
432.	特願2001-003476	481. 特願2001-165133 482. 特願2001-167910
433.	特願2001-003013	482. 特顧2001-167910 483. 特顯2001-168784
434.	特願2001-016626	484. 特顧2001-171705
435.	特願2001-025030	485. 特額2001-171703
436.	特顧2001-037141	486. 特願2001-174421
437.	特願2001-037147	487. 特顧2001-174553
438.	特願2001-042501	488. 特顧2001-175898
439.	特願2001-044933	489. 特願2001-178169
440.	特願2001-047762	490. 特願2001-179858
441.	特願2001-050845	491. 特願2001-180552
442.	特願2001-053550	492. 特顧2001-180554
443.	特願2001-054717	493. 特願2001-187735
444.	特願2001-059115	494. 特顧2001-197185
445.	特願2001-059892	495. 特願2001-197897
446.	特願2001-060848	496. 特願2001-200854
447.	特願2001-062703	497. 特願2001-201356
448.	特願2001-065799	498. 特顧2001-202971
449.	特願2001-065917	499. 特顧2001-203089
450 .	特願2001-068285	500. 特願2001-206505

目録(6)

501.	特願2001-206522	551.	特願2001-325367
502.	特願2001-206523	552.	特願2001-326872
503.	特願2001-209305		特願2001-327853
504.	特願2001-212947		特願2001-329023
505.	特願2001-216505		特願2001-332168
506.	特顧 2 0 0 1 - 2 2 0 2 1 9		
507.			特願2001-337467
	特願2001-226176		特願2001-339396
508.	特願2001-228287		特願2001-339593
509.	特願2001-228374		特願2001-346035
510.	特顧2001-235412	560.	特願2001-347316
511.	特顧2001-235747	561.	特顧2001-347637
512.	特願2001-238951	562.	特顧2001-349614
513.	特願2001-241023		特顧2001-351730
514.	特願2001-243930		特願2001-352189
515.	特願2001-246642		特願2001-353038
516.	特顧2001-249976		特願2001-358446
517.	特願2001-254377		特顧2001-358581
518.	特顧2001-254378		
			特願2001-359710
519.	特願2001-255589		特願2001-374928
520.	特願2001-256576		特願2001-376591
521.	特願2001-257188		特願2001-378757
522.	特願2001-261158		特願2001-380473
523.	特願2001-266004	573.	特願2001-382537
524.	特願2001-266069		特願2001-382539
525.	特願2001-266454	575.	特願2001-382599
526.	特願2001-267194	576.	特顧2001-385258
527.	特願2001-267379	577.	特願2001-385512
528.	特願2001-267863		特願2001-385513
529.	特願2001-272977		特願2001-385538
530.	特願2001-273964		特願2001-388116
531.	特願2001-276053		特顧2001-390122
532.	特顧2001-279406		特顧2001-392087
533.	特顧2001-280319		特願2001-392088
534.	特顧2001-285145		
535.	特顧2001—283148		特願2001-395196
			特願2001-396120
536.	特願2001-292223		特願2001-397762
537.	特願2001-292224		特顧2001-397998
538.	特願2001-293000	_	特願2001-401139
539.	特願2001-293054		特願2001-515803
540.	特願2001-293936		特顧2001-523852
541.	特願2001-294013	591.	特願2001-557672
542.	特願2001-298140	592.	特顧2002-000993
543.	特願2001-298402		特願2002-005746
544.	特願2001-307340		特顧2002-010344
545.	特願2001-309501		特顧2002-011558
546.	特願2001-309508		特顧2002-019752
547.	特願2001-309984		特願2002-019732
548.			
	特願2001-310554		特願2002-022499
549.	特顧2001-313430		特願2002-028046
550.	特願2001-319360	600.	特顧2002-028109

目録(7)

601.	特願2002-040151	651. 特顧2002-162157
602.	特願2002-042829	652. 特願2002-162211
603.	特顧 2 0 0 2 - 0 4 4 3 4 0	653. 特顧2002-162365
604.	特願2002-044640	654. 特願2002-167759
605.	特顧2002-046188	655. 特願2002-170068
606.	特願2002-047799	656. 特願2002-170902
607.	特願2002-053190	657. 特願2002-176435
608.	特願2002-053575	658. 特願2002-176583
609.	特願2002-055272	659. 特願2002-183722
610.	特願2002-057253	660. 特願2002-185966
611.	特顧2002-057565	661. 特願2002-187362
612.	特願2002-057935	662. 特顧2002-187957
613.	特願2002-057963	663. 特願2002-188281
614.	特願2002-066249	664. 特願2002-189265
615.	特願2002-070624	665. 特願2002-194627
616.	特願2002-070987	666. 特願2002-197812
617.	特顧2002-071924	667. 特願2002-201443
618.	特願2002-074902	668. 特願2002-201575
619.	特顧2002-078164	669. 特願2002-202118
620.	特願2002-081467	670. 特願2002-205814
621.	特願2002-081502	671. 特願2002-205825
622.	特願2002-083081	672. 特顧2002-217714
623.	特願2002-084139	673. 特願2002-221188
624.	特願2002-085017	674. 特願2002-225469
625.	特願2002-087342	675. 特顧2002-225724
626.	特願2002-094681	676. 特顧2002-226859
627.	特願2002-095132	677. 特願2002-227286
628.	特願2002-095389	678. 特願2002-229686
629.	特願2002-100431	679. 特顧2002-230562
630.	特願2002-106561	680. 特顧2002-235294
631.	特願2002-119320	681. 特願2002-235737
632.	特願2002-120371	682. 特顧2002-236838
633.	特願2002-123347	683. 特願2002-237058
634.	特願2002-128854	684. 特顯2002-237092
635.	特願2002-133717	685. 特顧2002-248946
636.	特願2002-133749	686. 特觀2002-253322
637.	特顧2002-134313	687. 特顧2002-253689
638.	特願2002-141187	688. 特願2002-253697
639.	特願2002-141438	689. 特顧2002-254096
640.	特願2002-142260	690. 特願2002-257924
641.	特願2002-149471	691. 特顧2002~260788
642.	特願2002-149931	692. 特顧2002-261499
643.	特願2002-150541	693. 特顧2002-264969
644.	特願2002-154688	694. 特顧2002-267114
645.	特願2002-154695	695. 特願2002-268987
646.	特顧2002-154823	696. 特願2002-270917
647.	特願2002-158237	697. 特願2002-271375
648.	特願2002-158352	698. 特願2002-271473
649.	特願2002-160277	699. 特願2002-273996
650 .	特願2002-162148	700. 特願2002-274469

目録(8)

701.	特願2002-276051	751. 特願2003-012738
702.	特願2002-282746	752. 特願2003-012774
703.	特願2002-286487	753. 特願2003-015968
704.	特願2002-289209	754. 特顧2003-016044
705.	特顧2002-295332	755. 特願2003-016940
706.	特願2002-296911	756. 特顧2003-017397
707.	特願2002-299429	757. 特願2003-021499
708.	特願2002-301875	758. 特願2003-024347
709.	特願2002-303838	759. 特願2003-024620
710.	特顧2002-312131	760. 特顧2003-025277
711.	特願2002-320102	761. 特願2003-027647
712.	特顧2002-320704	762. 特願2003-027648
713.	特願2002-325909	763. 特願2003-031882
714.	特顧2002-325920	764. 特願2003-032932
715.	特願2002-332232	765. 特願2003-038206
716.	特願2002-339344	766. 特顯2003-040642
717.	特願2002-339392	767. 特願2003-043961
718.	特願2002-339541	768. 特願2003-050153
719.	特願2002-339551	769. 特願2003-050446
720.	特願2002-341195	770. 特願2003-052520
721.	特願2002-343807	771. 特願2003-052602
722.	特願2002-344279	772. 特願2003-052613
723.	特顧2002-345597	773. 特願2003-052877
724.	特願2002-347401	774. 特願2003-053023
725.	特願2002-348760	775. 特願2003-054182
726.	特願2002-349042	776. 特顧2003-054798
727.	特願2002-354594	777. 特顧2003-054799
728.	特願2002-357768 特願2002-357900	778. 特願2003-054846
729. 730.	特願2002-357900	779. 特願2003-054847 780. 特顧2003-054848
731.	特願2002-358967	781. 特顧2003-054849
732.	特願2002-350907	782. 特願2003-055452
733.	特願2002-360975	783. 特願2003-056628
734.	特願2002-368112	784. 特願2003-061426
735.	特願2002-376555	785. 特願2003-063532
736.	特願2002-376774	786. 特願2003-065013
737.	特願2002-376831	787. 特顯2003-071028
738.	特願2002-379214	788. 特顧2003-072979
739.	特願2002-380624	789. 特顧2003-074168
740.	特願2002-381888	790. 特願2003-076107
741.	特願2002-382170	791. 特願2003-078999
742.	特願2002-383870	792. 特顧2003-079598
743.	特願2002-521644	793. 特願2003-079613
744.	特願2002-532458	794. 特願2003-082466
745.	特願2002-546564	795. 特顧2003-083318
746.	特願2002-548185	796. 特顧2003-083433
747.	特願2002-570743	797. 特願2003-083480
748.	特願2003-003450	798. 特願2003-085193
749.	特願2003-012550	799. 特顧2003-089026
750.	特願2003-012694	800、 特願2003-090331

目録(9)

801.	特願2003-091446	851. 特顧2003-127135
802.	特願2003-092654	852. 特顯2003-127150
803.	特願2003-093642	853. 特願2003-128818
804.	特願2003-094272	854. 特顧2003-128897
805.	特願2003-094719	855. 特願2003-129347
806.	特願2003-095770	856. 特願2003-131313
807.	特願2003-095884	857. 特願2003-132280
808.	特願2003-095885	858. 特願2003-132605
809.	特願2003-095886	859. 特願2003~132606
810.	特願2003-095904	860. 特願2003-135591
811.	特願2003-097283	861. 特願2003-136445
812.	特顧2003-097327	862. 特願2003~139397
813.	特願2003-101917	863. 特願2003-140684
814.	特願2003-104928	864. 特願2003-142303
815.	特願2003-105362	865. 特願2003-143932
816.	特願2003-107267	866. 特願2003-145221
817.	特願2003-107268	867. 特願2003-145390
818.	特願2003-107647	868. 特願2003-147820
819.	特願2003-107885	869. 特願2003-150690
820.	特願2003-109575	870. 特顧2003-153014
821.	特願2003-115750	871. 特顧2003-153015
822.	特願2003-115793	872. 特顧2003-153016
823.	特願2003-115847	873. 特顧2003-153985
824.	特願2003-115888	874. 特顧2003-154009
825.	特願2003-116232	875. 特顧2003-154841
826.	特願2003-116895	876. 特願2003-155397
827.	特願2003-118161	877. 特顧2003-155407
828.	特願2003-118186	878. 特願2003-158017
829.	特願 2 0 0 3 - 1 1 9 7 4 9	879. 特願2003-161005
830.	特願2003-119930	880. 特願2003-164126
831.	特願2003-120934	881. 特願2003-170051
832.	特願2003-121233	882. 特願2003-170324
833.	特願2003-121261	883. 特顧2003-170325
834.	特願2003-121273	884. 特顧2003-170326
835.	特願2003-121780	885. 特顧2003-170327
836.	特願 2 0 0 3 - 1 2 2 2 4 5	886. 特顧2003-170328
837.	特願 2 0 0 3 - 1 2 3 9 8 4	887. 特顧2003-170329
838.	特顧2003-124654	888. 特願2003-170330
839.	特願 2 0 0 3 - 1 2 4 6 5 5	889. 特顧2003-170573
840.	特願2003-124826	890. 特顧2003-171576
841.	特願 2 0 0 3 - 1 2 4 8 2 9	891. 特顧2003-171619
842.	特願 2 0 0 3 - 1 2 4 8 3 3	892、特顯2003-172898
843.	特願 2 0 0 3 - 1 2 4 8 3 5	893. 特顧2003-175819
844.	特願2003-125388	894. 特願2003-177298
845.	特願2003-125403	895. 特顧2003-180198
846.	特願2003-125405	896. 特願2003-182958
847.	特顧 2 0 0 3 - 1 2 7 0 9 0	897. 特願 2 0 0 3 - 1 9 2 7 6 3
848.	特願 2 0 0 3 - 1 2 7 0 9 3	898. 特願2003-192775
849.	特願 2 0 0 3 - 1 2 7 1 0 9	899. 特願2003-194837
850.	特願2003-127130	900. 特願2003-197229

目録(10)

901.	特願2003-198340
902.	特願2003-204075
903.	特願2003-205349
904.	特願2003-205710
905.	特願2003-206546
906.	特願2003-207698
907.	特願2003-207771
908.	特願2003-207772
909.	特願2003-207850
910.	特願2003-270049
911.	特顧2003-271473
912.	特顧2003-2714-3
913.	特願2003-272421
	特願2003-277958
914.	
915.	
916.	
917.	13-37-1
918.	
919.	特願2003-289138
920.	特願2003-293912
921.	特願2003-296474
922.	特願2003-298558
923.	特願2003-299424
924.	特願2003-303979
925.	特願2003-304452
926.	特願2003-304453
927.	特顧2003-305689
928.	特顧2003-305844
929.	特願2003-306137
930.	特願2003-307564
931.	特願2003-313014
932.	特願2003-315355
933.	特願2003-318801
934.	特願2003-321497
935.	特願2003-322948
936.	特顧2003-324974
937.	特願2003-326510
938.	特顧2003-327645
939.	特願2003-327907
940.	特願2003-328600
941.	特願2003-328840
942.	特願2003-330418
943.	特願2003-330569
944.	特顧2003-331848
945.	特顧2003-332756
946.	特願2003-333798
947.	特顧2003-333932
948.	特顧2003-334036
949.	特顯2003-334083
950.	特願2003-336365
000.	14.00 00000

 951.
 特願 2 0 0 3 - 3 3 8 1 9 1

 952.
 特願 2 0 0 3 - 3 3 9 5 4 2

 953.
 特願 2 0 0 3 - 3 4 0 1 8 1

 954.
 特願 2 0 0 3 - 3 4 2 5 1 9

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-154841

受付番号 20308550868

書類名 出願人名義変更届 (一般承継)

担当官 古田島 千恵子 7288

作成日 平成16年 3月17日

<認定情報・付加情報> 【提出された物件の記事】

【提出物件名】 委任状(代理権を証明する書面) 1

特願2003-154841

出願人履歴情報

識別番号

[000006792]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月28日 新規登録

住 所

埼玉県和光市広沢2番1号

氏 名 理化学研究所



特願2003-154841

出願人履歴情報

識別番号

[503359821]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 2003年10月 1日 新規登録 埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所